

证券代码：605166  
转债代码：111003  
转债代码：111020

证券简称：聚合顺  
转债简称：聚合转债  
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-001

## 聚合顺新材料股份有限公司

### 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● **累计转股情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 468,000 元“聚合转债”转为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的 0.2294%，因转股形成的股份数量累计为 34,963 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0111%；累计已有人民币 18,000 元“合顺转债”转为公司 A 股普通股或回售，占“合顺转债”发行总量的 0.0053%，其中累计回售 1,000 元，累计转股金额 17,000 元，因转股形成的股份数量累计为 1,583 股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币 203,532,000 元，占“聚合转债”发行总量的 99.7706%；尚未转股的“合顺转债”金额为人民币 337,982,000 元，占“合顺转债”发行总量的 99.9947%。

● **本季度转股情况：**自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本季度“聚合转债”转股金额共计 38,000 元，因转股形成的股份数量为 3,339 股；本季度“合顺转债”转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

#### 一、可转债发行上市概况

##### (一) 聚合转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年 3 月 7

日公司向社会公开发行面值总额 20,400 万元可转换公司债券，发行量为 20.40 万手（204 万张），期限 6 年。票面利率第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。

经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债券代码“111003”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“聚合转债”自 2022 年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.63 元/股，最新转股价格为 11.37 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2021 年度权益分派，2022 年 5 月 17 日转股价格由 14.63 元/股调整为 14.42 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2022-055）。

因公司实施 2022 年度权益分派，2023 年 5 月 18 日转股价格由 14.42 元/股调整为 14.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2023-037）。

因公司实施 2023 年度权益分派，2024 年 6 月 21 日转股价格由 14.21 元/股调整为 13.93 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2024-041）。

公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“聚合转债”转股价格相关事宜。公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“聚合转债”转股价格的议案》，同意将“聚合转债”转股价格由 13.93 元/股向下修正为 11.50 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露的《杭

州聚合顺新材料股份有限公司关于向下修正“聚合转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告号：2024-086）。

因公司实施 2024 年度权益分派，2025 年 6 月 20 日转股价格由 11.50 元/股调整为 11.37 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告号：2025-059）。

## （二）合顺转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]861 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,800.00 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

经上交所自律监管决定书[2024]106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券代码“111020”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“合顺转债”自 2025 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.73 元/股，最新转股价格为 10.59 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司回购专用证券账户股份注销引起“合顺转债”转股价格调整，2025 年 3 月 13 日转股价格由 10.73 元/股调整为 10.72 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于可转债转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告号：2025-020）。

因公司实施 2024 年度权益分派，2025 年 6 月 20 日转股价格由 10.72 元/股调整为 10.59 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告号：2025-059）。

因“合顺转债”触发《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年7月22日至2025年7月28日进行了2025年第一次回售，回售数量为10张，回售金额为1,000元（含当期利息），回售资金已于2025年7月31日发放。

因“合顺转债”触发《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2025年9月22日至2025年9月26日进行了2025年第二次回售，回售数量为0张，回售金额为0元（含当期利息）。

## 二、可转债本次转股情况

### （一）聚合转债本次转股情况

公司本次发行的“聚合转债”转股期为：2022年9月13日至2028年3月6日。

截至2025年12月31日，累计已有人民币468,000元“聚合转债”转为公司A股普通股，占“聚合转债”发行总量的0.2294%，因转股形成的股份数量累计为34,963股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0111%。

截至2025年12月31日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币203,532,000元，占“聚合转债”发行总量的99.7706%。

自2025年10月1日至2025年12月31日，本季度“聚合转债”转股金额共计38,000元，因转股形成的股份数量为3,339股。

### （二）合顺转债本次转股情况

公司本次发行的“合顺转债”转股期为：2025年1月26日至2030年7月21日。

截至2025年12月31日，累计已有人民币18,000元“合顺转债”转为公司A股普通股或回售，占“合顺转债”发行总量的0.0053%，其中累计回售1,000元，累计转股金额17,000元，因转股形成的股份数量累计为1,583股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

截至2025年12月31日，尚未转股的“合顺转债”金额为人民币337,982,000元，占“合顺转债”发行总量的99.9947%。

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本季度“合顺转债”转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

### 三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	314,729,307	3,339	314,732,646
总股本	314,729,307	3,339	314,732,646

### 四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0571-82955559

咨询邮箱：jhsdm@jhspa6.com

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日